

明新學校財團法人明新科技大學 函

地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號
聯絡人：李育燕
電子信箱：yyli@must.edu.tw
聯絡電話：03-5593142分機3357
傳真電話：03-5595142



受文者：國立臺灣科技大學

發文日期：中華民國115年9月18日
發文字號：明新（化）字第1150009921號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本校辦理「2026第六屆工程科技技術應用研討會」，敬請
貴校惠予公告並鼓勵師生踴躍投稿及報名參加，請查
照。

說明：

一、近年國內工程技術工程科技應用快速發展，工程技術整合
應用系統面對技術與市場競爭，為增進產、官、研界於相
關領域交流，徵求論文並邀請各界代表，進行主題研討，
分享交流研究成果。

二、研討會重要資訊如下：

- (一)會議時間：2026年10月30日（星期五）。
- (二)會議地點：本校鴻超樓1樓國際會議廳。
- (三)徵稿主題：包含領域A-半導體技術與先進材料智慧製
造、領域B-機電整合自動化、機器人與智慧控制、領域
C-人工智慧、大數據分析與邊緣運算、領域D-物聯網技



總收文 115.09.18



1150013367

術、資通訊與 5G/6G 應用、領域E-綠色永續能源、土木
防災與環境工程、領域F-其他工程科技、跨領域創新與
產學應用。

(四)重要日程：

1. 論文截稿日期：2026年10月12

日。

2. 審稿結果通知日期：2026年10月22

日。

3. 定稿上傳與報名截止日期：2026年10月26

日。

三、本研討會「論文格式」及「議程」等，相關報名及投稿資
訊請至本研討會網站（網址：[https://2026mustpaper-pi.
vercel.app/](https://2026mustpaper-pi.vercel.app/)）查詢。

正本：各公私立大專校院

副本：本校半導體工程與材料系

